



摘要

LAUNCHXL-F280039C 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F28003x 器件的低成本开发板。它围绕 TMS320F280039C 实时 MCU 而设计，并突出了控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器 (80 引脚)、支持标准 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN) 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、FSI 连接器、电源域隔离，以及一个板载 XDS110 调试探针。

图 1-1 重点介绍了 F28003x LaunchPad 的主要特性。

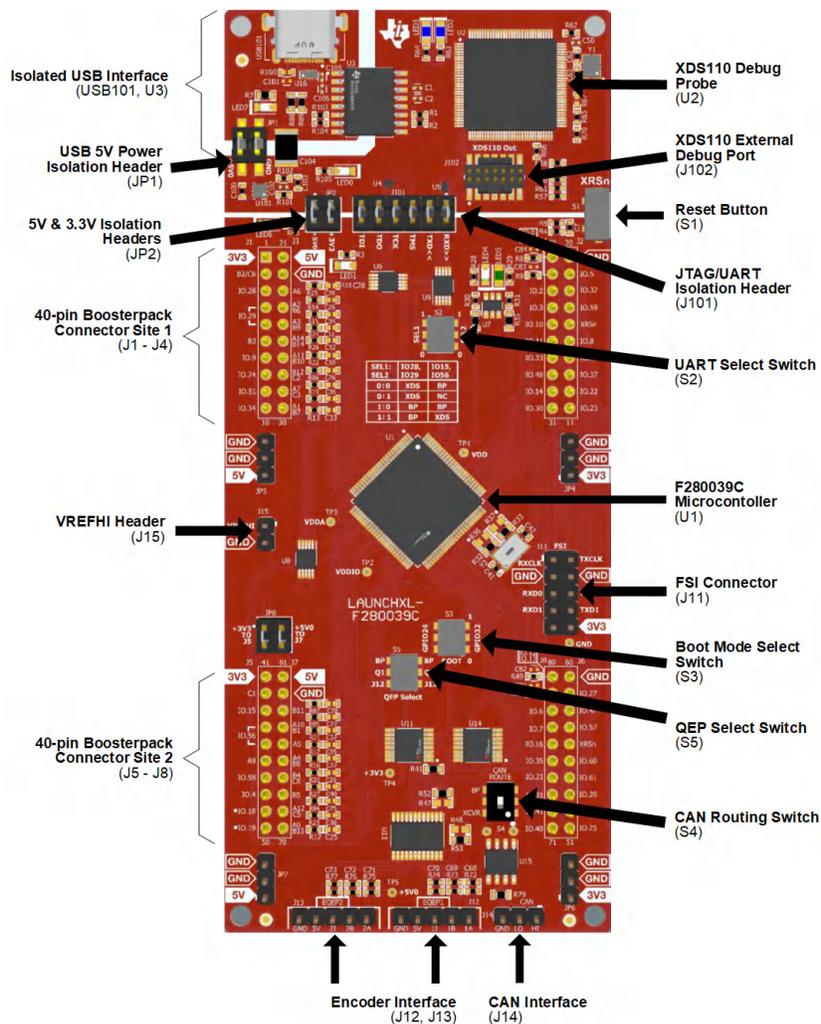


图 1-1. F28003x LaunchPad 电路板概述

内容

1 电路板概述	3
1.1 套件内容.....	3
1.2 特性.....	3
1.3 技术参数.....	3
1.4 使用 F28003x LaunchPad.....	5
1.5 BoosterPack.....	5
1.6 硬件版本.....	6
2 软件开发	6
2.1 软件工具和软件包.....	6
2.2 F28003x LaunchPad 演示程序.....	6
2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件.....	7
3 硬件描述	9
3.1 功能描述和连接.....	10
3.2 调试接口.....	14
3.3 备选布线.....	14
4 电路板设计	16
4.1 原理图.....	16
4.2 PCB 布局.....	16
4.3 BOM.....	19
4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸.....	20
5 常见问题解答	21
6 参考文献	22
6.1 参考文档.....	22
6.2 此设计中使用的其他 TI 组件.....	23

插图清单

图 1-1. F28003x LaunchPad 电路板概述.....	1
图 2-1. LaunchPad XDS110 COM 端口.....	7
图 2-2. LaunchPad 演示串行终端 - TI 标识.....	7
图 2-3. LaunchPad 演示串行终端 - ADC 采样.....	7
图 3-1. F28003x LaunchPad 开发套件方框图.....	9
图 3-2. LaunchPad 配电图.....	10
图 3-3. LaunchPad 电源平面图.....	11
图 4-1. 顶部信号 - 第 1 层.....	16
图 4-2. GND - 第 2 层.....	17
图 4-3. PWR - 第 3 层.....	18
图 4-4. 底部信号 - 第 4 层.....	19
图 4-5. F28003x LaunchPad 尺寸和元件位置.....	20
图 5-1. 目标配置高级选项.....	21
图 5-2. 演示工程中包含的目标配置.....	22

表格清单

表 1-1. LAUNCHXL-F280039C 技术参数.....	3
表 1-2. 针对 F28003x LaunchPad 的精选 BoosterPack.....	5
表 3-1. 电源域分流器.....	11
表 3-2. LED 电源指示说明.....	11
表 3-3. 引导选择开关表 - S3.....	12
表 3-4. SCI UART 选择表 - S2.....	15
表 3-5. QEP 选择表 - S5.....	15

商标

C2000™, and LaunchPad™, and Code Composer Studio™ are trademarks of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

1 电路板概述

1.1 套件内容

F28003x Series LaunchPad 开发套件包含以下物品：

- C2000 F28003x 系列 LaunchPad 开发板 (LAUNCHXL-F280039C)
- USB A 公型转 USB Type-C™ 公型电缆
- 引脚排列图

1.2 特性

F28003x LaunchPad 具有以下特性：

- C2000 系列 F280039CPNS (100 引脚) 微控制器：
 - 具有可配置逻辑块 (CLB) 功能
- 板载 XDS110 调试探针
- 两个由用户控制的 LED
- 一个微控制器复位开关
- 可选的电源域：
 - USB (隔离式)
 - BoosterPack
 - 外部电源
- CAN 连接器和板载 CAN 收发器
 - 支持标准 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN)
- 两个基于增强型正交编码器脉冲 (QEP) 的独立编码器连接器
- FSI 外设连接器
- 两个具有可堆叠接头的独立 BoosterPack XL 标准连接器 (80 引脚) ，用于更大限度地提高通过 BoosterPack 生态系统实现的扩展能力

1.3 技术参数

表 1-1 总结了 F28003x LaunchPad 技术参数。

表 1-1. LAUNCHXL-F280039C 技术参数

参数	值
电路板电源电压	以下其中一种来源的 5 V _{DC} ： <ul style="list-style-type: none"> • USB 连接器 (USB101) - 连接到 PC 或其他兼容电源的 USB Type-C™ 电缆。 • BoosterPack 1 • BoosterPack 2 • 辅助电源连接器
尺寸	5.5 x 2.3 x 0.425 英寸 (13.97cm x 5.84cm x 10.8mm) (长 x 宽 x 高)
分接功率输出	<ul style="list-style-type: none"> • 连接到 BoosterPack 的 3.3V_{DC}，受 TPS7A3701 LDO 的输出限制。此 3.3V 层由多个板载组件共享。TPS7A3701 的总输出功率限制为 1A。
假定的运行条件	假定这个套件在标准室内条件下运行。EVM 应该在适度至低的湿度、接近标准环境温度和压力 (SATP) 下运行。



1.4 使用 F28003x LaunchPad

使用 F28003x LaunchPad 的建议步骤如下：

- 按照节 2.2 中的说明开始运行 **LaunchPad 演示程序**。只需几分钟，即可通过预编程的快速入门应用程序来控制 and 监测 F28003x LaunchPad。此外，如果您遇到了亟待解决的任何问题，可参阅本文档中包含的[常见问题解答部分](#)。
- 尝试使用 **BoosterPack**。此开发套件符合最新版的 **BoosterPack** 引脚排列标准。它具有两个独立的 **BoosterPack** 站点，可支持多种扩展情况，例如同时使用两个 **BoosterPack**。有关 TI LaunchPad 和 **BoosterPack** 标准的更多信息，请参阅 TI LaunchPad 网页，网址为 <http://www.ti.com/launchpad>。
- 自行开发控制应用的首要步骤。F28003x LaunchPad 由 **C2000Ware** 开发包提供支持。安装 **C2000Ware** 后，在安装目录中查找 \F28003x\examples\launchxl_F280039C，并找到为此电路板预先配置的示例应用。\\F28003x\examples 目录中的任何其他示例只需经过少量修改，即可在 **LaunchPad** 上运行。有关软件开发的更多详细信息，请参阅节 2。
 - 有关应用、特性和优势信息，请参阅 [C2000™ F28003x 实时微控制器](#) 应用、特性和优势。
 - 查看这篇[介绍 C2000 实时微控制器的技术文章](#)，了解开发人员如何充分利用这些器件带来的可扩展性和可持续性优势。
- 定制并集成硬件，以符合终端应用要求。在基于 C2000 F28003x 系列微控制器构建自己的定制电路板和电路时，此开发套件可用作参考。还可基于该 **LaunchPad**，使用定制 **BoosterPack** 和其他电路进行扩展。本文档可用作此类工程的起点。
- 接受培训。查看并下载关于 C2000 实时微控制器及相关 **LaunchPad** 的书面和视频培训资料，这些培训资料需要花费数小时来查看。
 - 请参阅 [C2000™ 实时控制微控制器 \(MCU\) 使用入门](#)
 - 查看 [TI 培训和视频](#) 页面
 - 参阅 [C2000 Academy](#) 页面

1.5 BoosterPack

LAUNCHXL-F280039C 提供了一种简单而又经济的方法来开发各种应用，即使用 F28003x 系列微控制器进行开发。**BoosterPack** 是 **LaunchPad** 生态系统的可插拔附加板，符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方 **BoosterPack** 生态系统极大地扩展了外设和潜在应用，让您可使用 F28003x **LaunchPad** 进行探索。

表 1-2 中列出了一些与 F28003x **LaunchPad** 兼容的 **BoosterPack** 示例。请注意，该列表并未详尽列出受硬件支持的 **BoosterPack**。

表 1-2. 针对 F28003x **LaunchPad** 的精选 **BoosterPack**

BoosterPack/电路板	应用和使用
BOOSTXL-3PHGANINV	采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器，具备基于分流器的精密直列式相电流感测功能，从而能够对精密驱动器（例如，伺服驱动器）进行精准控制。
BOOSTXL-DRV8323RS BOOSTXL-DRV8323RH	DRV8323RS/H 具有降压、分流放大器的三相 15A 智能栅极驱动器（SPI 或硬件接口）评估模块。
TMDSFSIADAPEVM	FSI 适配器板可帮助用户了解 C2000 FSI 通信外设的功能。可评估分散式和点对点实时控制系统用例中的外设，例如工业驱动器、伺服驱动器、感应网络和太阳能系统以及工业电源中的外设。
DRV8353RS-EVM	基于 DRV8353RS 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
DRV8316REVM	DRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器，用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机，适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。
BOOSTXL-BUCKCONV	数字电源降压转换器 BoosterPack ，用于学习涉及 C2000 微控制器的数字电源控制基础知识。降压转换器功率级支持动态负载，可以将外部 9V 直流电源转换为可配置的直流输出电压。
BOOSTXL-POSMGR	位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器（如旋转变压器和 SinCos 传感器）接口的灵活低电压平台。

表 1-2. 针对 F28003x LaunchPad 的精选 BoosterPack (continued)

BoosterPack/电路板	应用和使用
BOOSTXL-SHARP128	Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 BoosterPack (使用 SPI 进行控制)。使用 LCD 屏幕来显示传感器读数、时间、图形或其他信息。

备注

所列 BoosterPack 和电路板的软件支持会有所不同。

用户也可以自行设计用于 F28003x LaunchPad 的 BoosterPack。请参阅 [LAUNCHXL-F280039C 引脚排列图](#) 或 [LAUNCHXL-F280039C 原理图](#)，确保满足相关的兼容性要求。

1.6 硬件版本

本节包含 LAUNCHXL-F280039C 的缩写版本历史记录以及各个版本的已知问题。

1.6.1 修订版本 A

LAUNCHXL-F280039C 的第一个量产版本于 2022 年 4 月发布。此版本可通过 EVM 背面 BoosterPack 连接器站点 1 和电路板顶部之间标为“MCU103A”的丝印来识别。

下面列出了 EVM 上已确定的问题：

已知问题：

- 初始发布版本目前未报告任何问题。

要注意的特殊说明和注意事项：

- 初始发布版本目前未报告任何内容。

2 软件开发

本节提供了软件开发的一般信息以及有关编程设置 LaunchPad 的说明。[C2000 评估和开发](#)页面上列出了适用于 F28003x 等 C2000 实时控制器的软件工具和软件包。

2.1 软件工具和软件包

[Code Composer Studio \(CCS\)](#) 是一种免费的集成开发环境 (IDE)，支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio™ (CCS) 提供了功能丰富的环境，用于在 C2000 系列 MCU 上开发、编写和调试代码。

[C2000WARE](#) 是一个资源库，其中包含适用于 C2000 MCU 的器件特定驱动程序、位字段支持文件、库、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。C2000WARE 为在 LAUNCHXL-F280039C 上开始开发和评估 F28003x 器件提供了坚实的基础，并能够更大程度地缩短软件开发时间。

借助提供的软件开发套件 (SDK)，可以轻松地在特定系统用例中评估 C2000 MCU，并缩短整体开发时间。[Motor Control SDK \(C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK\)](#) 面向各种电机控制应用，例如工业驱动器。[Digital Power SDK \(C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK\)](#) 适用于开发针对各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用的数字电源系统。

2.2 F28003x LaunchPad 演示程序

LAUNCHXL-F280039C 具有一个已预先编程了演示程序的 TMSF280039CSPZ 器件。当 LaunchPad 加电时，演示程序会先让 LED4 和 LED5 按 LED 闪烁序列进行闪烁。几秒钟后，该器件会切换至 ADC 采样模式。

每隔 1 秒，ADC 会对引脚 ADCINA6 进行一次采样，采样值表示如下：如果样本高于中标度 (2048)，红色 LED4 将亮起。如果样本低于中标度，绿色 LED5 将亮起。

除 LED 指示灯之外，ADC 采样结果还通过 USB/UART 接口显示在 PC 上。若要在 PC 上查看 UART 信息，请首先确定与 LaunchPad 关联的 COM 端口。为此，请在 Windows 中打开 [设备管理器](#)。在“Ports (COM 和 LPT)”下查找名为“XDS110 Class Application/User UART (COMX)”的条目，其中 X 为数字。记住该编号，以便打开某个串行终端。

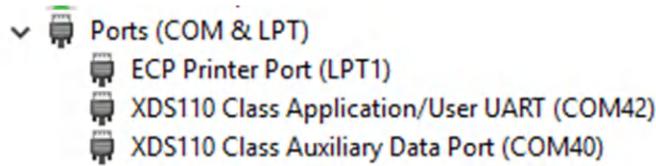


图 2-1. LaunchPad XDS110 COM 端口

PuTTY 是一款免费的开源终端仿真器，演示程序的 UART 数据便是使用 PuTTY 进行测试的。若要在串行终端程序中查看 UART 数据，请通过 Windows 设备管理器找到 COM 端口并将其打开，同时采用以下设置。

115200 波特、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位。

在串行终端中正确打开相应的串行端口后，通过按下 S1 复位按钮来复位 LaunchPad，并观察串行终端中是否以 ASCII 字符形式显示了 TI 标识。

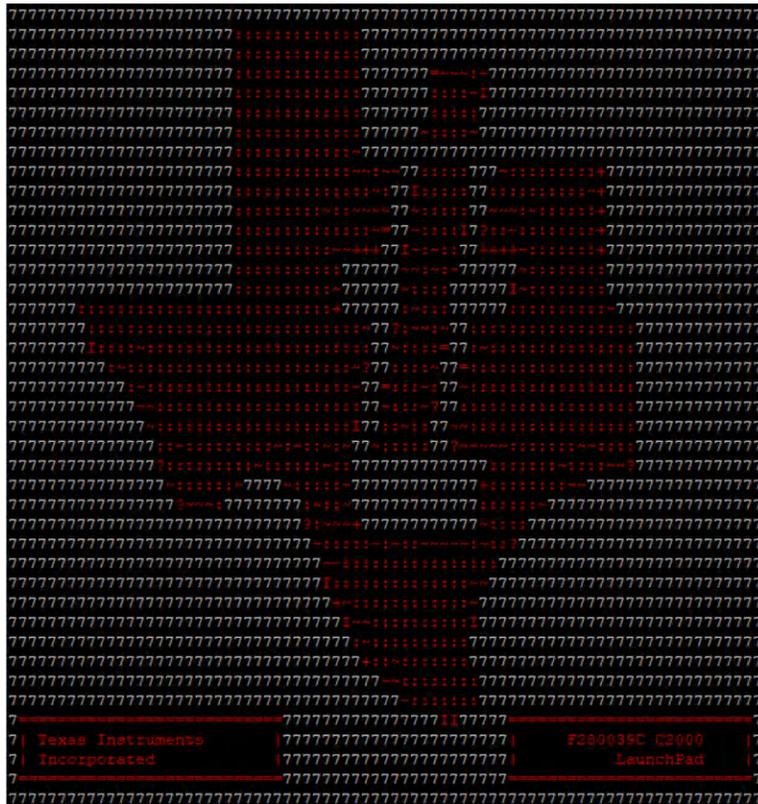


图 2-2. LaunchPad 演示串行终端 - TI 标识

片刻之后，在 ADCINA6 引脚上通过采样得到的 ADC 值便会显示在终端的右下角，并且每秒会更新一次。通过跳线将 ADCINA6 接头连接到 3.3V、GND 或其他 0V-3.3V 信号接头，观察出现在屏幕上的值的变化。



图 2-3. LaunchPad 演示串行终端 - ADC 采样

2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件

节 2.1 中所示的软件包内含有可在 F28003x LaunchPad 上加载并运行的示例工程。如果在 C:\ti\c2000\C2000Ware_<版本> 的默认安装路径中安装了 C2000WARE 软件，则可以在

C:\ti\c2000\C2000Ware_<版本>\examples\F28003x 中找到基于 driverLib 的示例应用。板载 XDS110 与片上闪存编辑器工具一同使用，以将应用编入 F28003x LaunchPad。

请遵循如下步骤，使用板载 XDS110 调试探针将示例应用编入 F28003x LaunchPad 开发套件：

1. 在运行 Microsoft Windows 的 PC 上安装 [Code Composer Studio \(CCS\)](#)。
2. 将 USB-A 电缆插头连接至 PC 上的空闲 USB 端口，并将 USB Type-C™ 插头连接至 F28003x LaunchPad 上的端口 (USB101)。
3. 验证以下 LED 是否亮起：
 - a. 电路板左上方的 LED7，指示 5V USB 电源。
 - b. LED0 指示 XDS110 调试探头的 3.3V 电源。
 - c. LED1 指示 F280039C MCU 的 3.3V 电源。
4. 出现提示时，安装 Windows XDS110 和 Virtual COM Port 驱动程序。安装说明可以在 [XDS110 产品页面](#) 上找到。
5. 在 PC 上运行 CCS。
6. 将 C2000WARE 中的 F28003x 工程或其他已安装的软件包导入 CCS 工作区。
7. 将 `_LAUNCHXL_F280039C` 预定义的符号添加到导入的 DriverLib 示例工程，以便软件可以使用相关的 F28003x LaunchPad 信号。
 - a. 打开项目的“Properties” → 展开 *Build* 选项卡 → 展开 *C2000 Compiler* 选项卡 → 选择 *Predefined Symbol* → 添加 `_LAUNCHXL_F280039C` 预定义 NAME。
8. 在 CCS 中，右键单击工程名称，然后选择 *Rebuild Project*。
9. 启动 LAUNCHXL-F280039C 目标配置文件并连接至 F28003x 器件。确保目标配置文件设置为使用 2 引脚 cJTAG 高级配置。有关更多详细信息，请参阅 [常见问题解答部分](#)。
10. 点击“Load Program”并选择要加载的程序二进制文件。对应的二进制文件便会加载到器件上，现在即可进行运行和调试。

3 硬件描述

F28003x LaunchPad 包括一个 F280039CSPZ MCU，非常适合高级实时控制应用。通过板载配件和 BoosterPack 连接器，向用户提供了大量此类外设。本节介绍这些外设的工作方式及其与 MCU 的连接。

图 3-1 显示了 F28003x LaunchPad 的简要方框图：

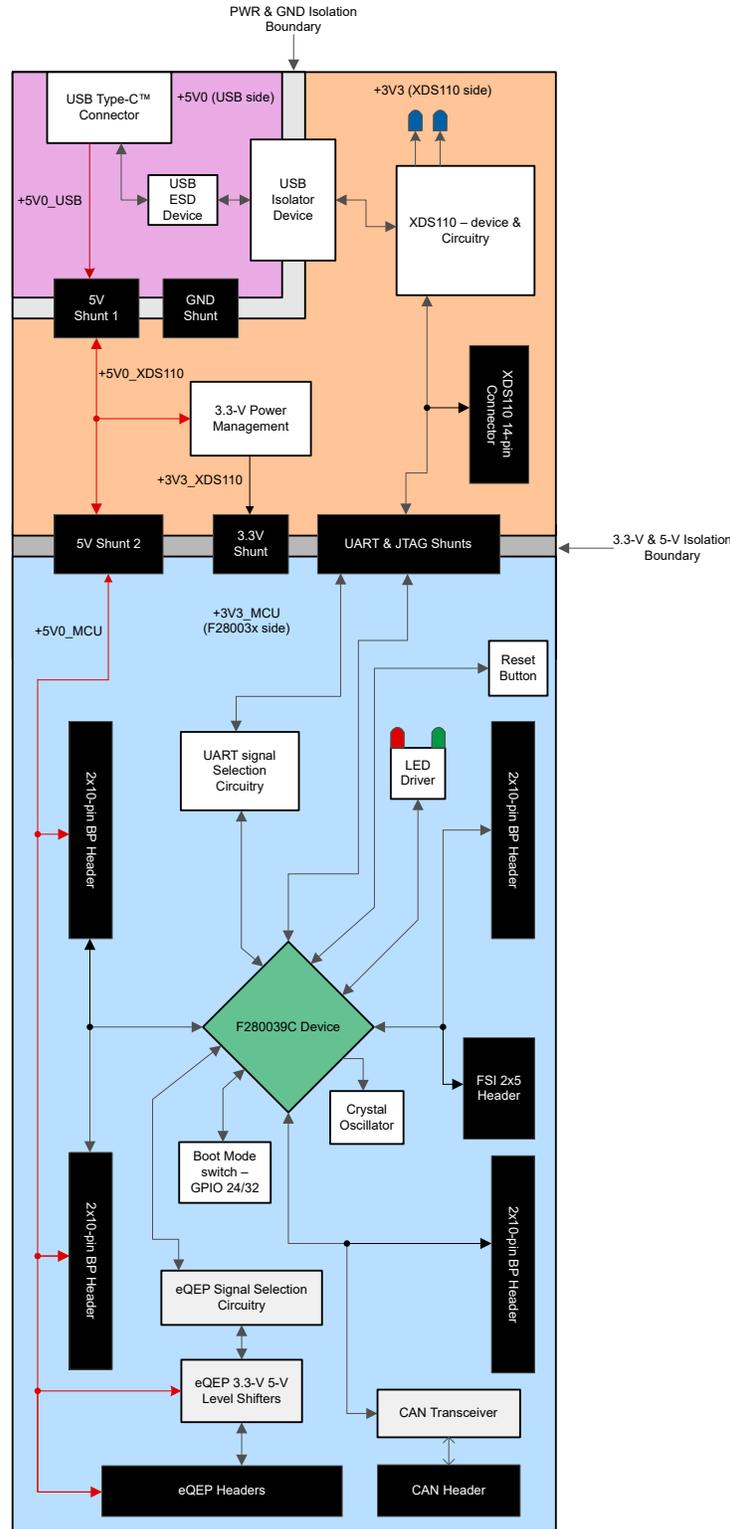


图 3-1. F28003x LaunchPad 开发套件方框图

3.1 功能描述和连接

3.1.1 微控制器

TMS320F280039CSPZ 是一款 32 位浮点微控制器，具有 384KB 闪存、69KB RAM、用于卸载任务的可编程控制律加速器 (CLA)，并在 120MHz 频率下工作。它包含先进的控制外设、差分模拟和各种通信外设。该器件已针对高性能实时控制应用进行了优化。如需更多信息，请参阅 [TMS320F28003x 实时微控制器数据表](#)。

该微控制器的大多数信号都路由到布局符合 TI BoosterPack 标准的 2.54mm (0.1 英寸) 间距接头，但有一些例外。借助 F28003x MCU 的内部多路复用器，可以为每个通用输入/输出 (GPIO) 引脚分配多种不同的外设功能。有关多路复用选项的信息，请参阅具体器件的数据表。添加外部电路时，应考虑开发板电源轨上的额外负载。

F28003x LaunchPad 带有经出厂编程的快速入门演示程序。该快速入门程序位于片上闪存中，并且每次加电时都会运行，除非此应用程序已经被一个用户程序取代。有关 LaunchPad 演示程序的详细信息，请参阅 [节 2.2](#)。

3.1.2 电源域

F28003x LaunchPad 具有多个电源域，可以通过可拆卸分流器相互连接或隔离。不同的 3.3V 和 5V 电源域在 [图 3-2](#) 和 [图 3-3](#) 中进行了进一步描述。

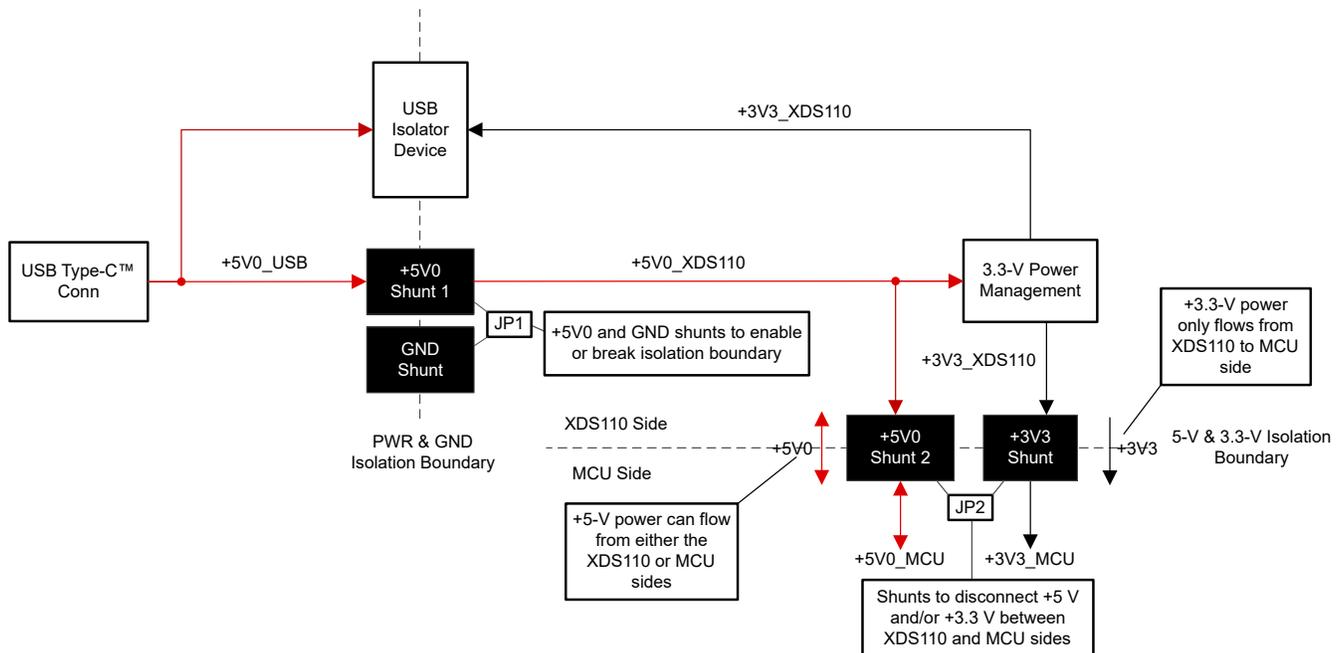


图 3-2. LaunchPad 配电图

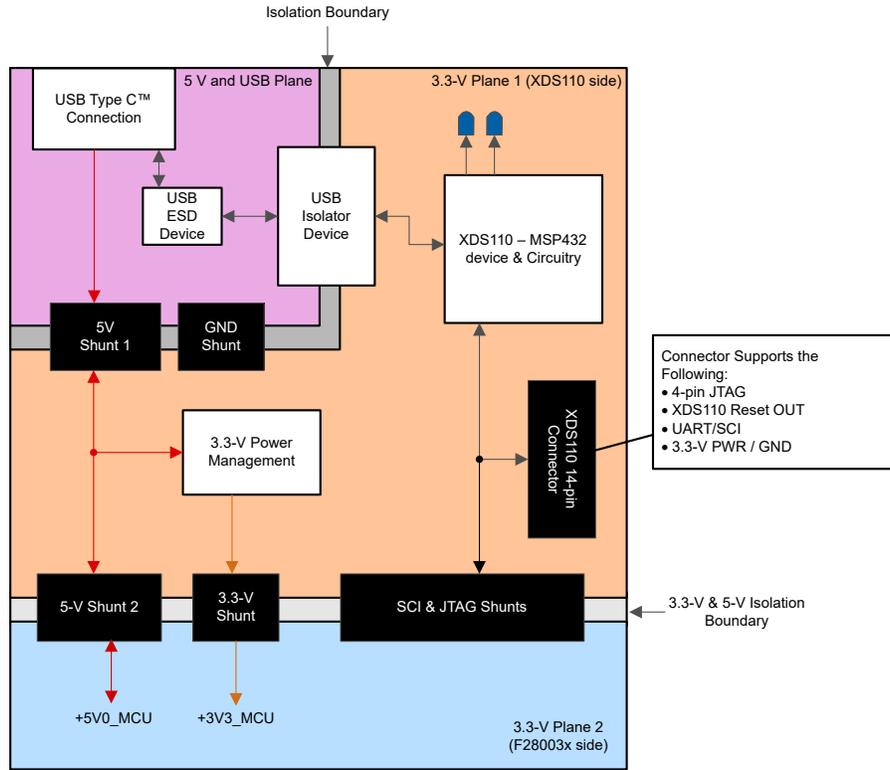


图 3-3. LaunchPad 电源平面图

表 3-1 描述了 LaunchPad 电路板上不同可拆卸分流器的用法。

表 3-1. 电源域分流器

分流器标识符	用法描述
JP1 , +5V0	将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 XDS110 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
JP1 , GND	将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
JP2 , +5V0	将电路板 XDS110 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110) 连接到电路板 F280039C 侧 (+5V0_MCU) 的 +5V 电源。
JP2 , +3V3	将电路板 XDS110 侧的 +3.3V 电源 (+3V3_XDS110) 连接到电路板 F280039C 侧 (+3V3_MCU) 的 +3.3V 电源。

3.1.3 LED

F28003x LaunchPad 电路板上具有 LED 电源指示灯 (红色)。表 3-2 显示了每个 LED 的说明。

表 3-2. LED 电源指示说明

LED 编号	指示说明：
LED7	从 USB Type-C™ 连接器获得 +5V 电源
LED0	PCB XDS110 侧的 +3.3V 电源
LED1	PCB F28003x 侧的 +3.3V 电源
LED6	PCB F28003x 侧的 +5V 电源

该电路板上提供了两个用户 LED：LED4 (红色) 和 LED5 (绿色)。这两个用户 LED 分别连接至 F280039C 的 GPIO20 和 GPIO22。这些信号连接到 SN74LVC2G07DBVR LED 驱动器 IC，并采用低电平有效配置；也就是说，将 GPIO 驱动至低电平时，LED 会亮起；驱动至高电平时，LED 会熄灭。这些 LED 专供软件程序使用。

XDS110 调试探针上连接了两个蓝色 LED：LED2 和 LED3。这些 LED 指示调试器活动，并且无法通过任何应用软件进行控制。

3.1.4 编码器连接器

F28003x LaunchPad 包含 J12 和 J13 两个接头，这两个接头可用于连接线性或旋转增量编码器。这两个接头采用 5V 输入信号，信号会降压至 3.3V 并连接至 F280039C MCU。恰当地设置开关 S5 后，这些信号会路由至器件上的 eQEP 模块，具体请参阅表 3-5。每个接头都具有用于每个 eQEP 模块 (1 和 2) 的 EQEPA、EQEPB 和 EQEPI 信号，以及用于 GND 和 5V 的引脚。

3.1.5 FSI

F28003x MCU 具有快速串行接口 (FSI) 通信外设。FSI 支持稳健的高速通信，旨在增加传输的信息量，并降低通过隔离栅进行通信的成本。J11 上提供了 FSI 信号 TXCLK、TXD0、TXD1、RXCLK、RXD0 和 RXD1。此接头设置为在引脚上添加跳线时，会将 TX 连接至 RX 通道，从而进行外部环回和评估。此外，该连接器上存在两个 GND 信号，用于以缠绕对形式，通过 FSI 连接到外部电路板。连接到此接头的 GPIO 仅路由到此电路板上的 J11 FSI 连接器，而不路由到 boosterpack 接头。

LAUNCHXL-F280039C 不包含任何用于 FSI 信号的板载隔离器件。若有意在具有隔离器件或不同驱动器/接收器的情况下评估 FSI 外设，请参阅 [TMDSF5IADAPEVM](#) 插接电路板。

3.1.6 CAN

F28003x LaunchPad 包含一个连接 CAN 网络的连接器 (J14)。GPIO4 和 GPIO5 通过板载 CAN 收发器从 F280039CPNS 连接到 J14。这些 F28003x 器件引脚上同时存在标准 CAN 和 CAN-FD 多路复用器选项。开关 S4 用于将 GPIO4 和 GPIO5 连接到 CAN 收发器和连接器或 Boosterpack 接头。如需了解更多详情，请参阅节 3.3.4。

3.1.7 CLB

可配置逻辑块 (CLB) 是一组可通过软件互连，以实施定制数字逻辑功能或增强现有片上外设的块。CLB 能够通过一组互连来增强现有外设，这些互连可提供与现有控制外设 (例如增强型脉宽调制器 (ePWM)、增强型捕捉模块 (eCAP) 和增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)) 的高度连接性。纵横制使 CLB 能够连接到该器件的其他内部外设信号或外部 GPIO 引脚。这样一来，CLB 便可配置为执行小型逻辑功能，来扩充器件外设输入和输出。原本要使用 FPGA 或 CPLD 等外部逻辑器件实现的功能，现在可借助 CLB 在 C2000 MCU 内部实现。

有关 CLB 的更多信息，请参阅 [C2000™ 可配置逻辑块 \(CLB\) 培训系列](#)。

3.1.8 引导模式

F280039C 引导 ROM 包含该器件每次上电或复位时执行的引导加载软件。GPIO24 和 GPIO32 这两个引脚连接至引导选择开关 (S3)。默认情况下，这两个引脚都设为高电平 (1)，因此该器件将从闪存引导。有关 F28003x 引导模式的更多信息，请参阅 [TMS320F28003x 实时微控制器数据表](#)。

表 3-3. 引导选择开关表 - S3

启动模式	GPIO24 (左侧)	GPIO32 (右侧)
从并行 GPIO 引导	0	0
从 SCI 引导/等待引导	0	1
从 CAN 引导	1	0
从闪存引导 (默认)	1	1

3.1.9 BoosterPack 站点

F28003x LaunchPad 具有两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 1 和 2 都符合 BoosterPack 标准。为了扩展此 LaunchPad 可供用户使用的功能，某些信号也会路由至电路板上的替代位置。可以通过操作板载开关或通过增加/去掉 0 Ω 电阻器来选择这些备用路线。节 3.3 进行了相关介绍。

可以在 [LAUNCHXL-F280039C 引脚排列图 \(SPRUJ30\)](#) 中查看 GPIO 引脚编号以及符合 BoosterPack 标准的功能。每个 GPIO 都通过 F28003x 器件的 GPIO 多路复用器提供多项功能。引脚排列图中列出了其中一些具体的功能；如需查看完整的 GPIO 多路复用器表格，请参阅 [TMS320F28003x 实时微控制器数据表](#)。

F28003x MCU 的所有模拟信号（以 ADCIN 表示）都会路由到电路板左侧的 J1/J3 和 J5/J7 BoosterPack 接头。在靠近相应 BoosterPack 接头的地方，每个 ADC 输入信号都有元件焊盘，用于焊接串联电阻器和并联电容器，以构成 RC 滤波器。默认情况下，0Ω 电容器会被填充，而电容器不被填充。用户可能希望用特定值来填充这些组件，以滤除到达器件 ADC 输入端的噪声。

3.1.10 模拟电压基准接头

F28003x 的模拟子系统支持灵活的电压基准源。ADC 模块以 VREFHix 和 VREFLOx 引脚电压为基准。VREFHix 可由外部驱动或由内部带隙电压基准生成。可以在接头 J15 上施加一个外部电压，来作为 VREFHix 的外部电压源。请注意，没有针对电压基准的信号调节电路。为了获得良好性能，可能需要一些额外的电路。

3.1.11 其他接头和跳线

LaunchPad 具有多个跳线，用于为电路板选择不同的电源。此 LaunchPad 还提供了一种将连接的 USB 与器件相隔离的方法，从而能够在更高电压的应用中安全工作并进行调试。

3.1.11.1 USB 隔离模块

JP1 用于在高压应用中实现该器件和所连 USB 之间的隔离。隔离区域由 LaunchPad 左上角的白色轮廓处定义。JP1 有两个可拆卸分流器，用于将 USB 区域的 GND 和 5V 电源以及 LaunchPad 的 XDS110 和 F28003x MCU 区域分开。默认情况下，两个分流器均已填充，并且由连接的 USB 供电，这意味着 USB 未与 XDS110 和 F28003x MCU 区域隔离。如果需要电源隔离，请将 JP1 上的分流器拆下。在此配置中，需要以下两个外部电源选项之一：

- 一个外部 5V 电源为 3.3V LDO (TPS7A3701) 供电，该电源为电路板的 XDS110 和 F28003x MCU 区域提供 3.3V。
- 为电路板的 XDS110 和 F28003x MCU 区域供电的外部 3.3V 电源。

一些应用可能不需要向 MCU 区域提供 5V 电源。在移除 JP1 分流器的隔离式电源应用中，为 XDS110 和 F28003x MCU 区域提供 5V 电压是可选的。

3.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离

此开发板上包含 JP8，用来隔离施加于 BoosterPack 站点 2 接头上的 3.3V 和 5V 电压。如果两个 BoosterPack 同时连接到 LaunchPad 并且都为 LaunchPad 供电，则可能需要使用此功能。在这种情况下，可以拆下 JP8 上的分流器以隔离电源，这时两个 BoosterPack 之间无连接。

3.1.11.3 备用电源

在 BoosterPack 连接器之外还提供了其他跳线，用于提供额外的 3.3V 或 5V 外部电源连接。这些跳线可为外部电路板供电，或通过外部电源来为该 LaunchPad 供电。使用这些连接点时，请确保未连接其他电源。

- 提供的 **JP4** 和 **JP6** 用作将 3.3V 电源连接至该 LaunchPad 的额外连接点。
- 提供的 **JP5** 和 **JP7** 用作将 5V 电源连接至该 LaunchPad 的额外连接点。

3.2 调试接口

3.2.1 XDS110 调试探针

F28003x LaunchPad 具有一个板载 XDS110 调试探针。借助 XDS110，可以使用 [Code Composer Studio \(CCS\)](#) 或任何其他受支持的工具链来对 F280039C 进行编程和调试。在默认配置中，只会通过连接 XDS110 来支持 2 引脚 cJTAG 模式。这仅使用 TMS 和 TCK JTAG 引脚，并允许重新分配 F28003x 器件的 TDI 和 TDO 引脚，以满足其他应用需求。TDI 和 TDO 在 GPIO35 和 GPIO37 上提供。默认情况下，这些引脚不路由到调试探针，但可以通过填充电阻器 R44 和 R45 进行连接。

3.2.2 XDS110 输出

连接器 J102 用于通过板载 XDS110 调试探针，对外部目标进行调试。此连接器允许将 LaunchPad 用作独立的 XDS110 调试探针。有关对接连接器和电缆，请参阅 [Samtec FFSD](#) 或等效器件。

如果以这种方式使用 LaunchPad，请确保拆下 J101 上的所有跳线。这会防止 JTAG 信号进入 F280039C MCU。该连接器还包含来自 XDS110 器件的 UART TX 和 RX 信号。

3.2.3 虚拟 COM 端口

插接至 USB 主机时，XDS110 会作为调试器和虚拟 COM 端口进行枚举。J101 允许用户将来自 F280039C 的 SCI UART 连接到调试探针，从而传递到 USB 主机。默认情况下，F28003x SCIA 通过 GPIO28 和 GPIO29 映射至 XDS110 的虚拟 COM 端口。此外，GPIO15 和 GPIO56 可用于 SCIB。这通过操作板载开关 S2 来实现。如需了解适用的开发设置，请参阅节 [3.3.2](#)。

3.3 备选布线

3.3.1 概述

F280039C MCU 是一款采用中型封装的多用途器件。为了平衡与 BoosterPack 标准的兼容性并展示 F280039C 的多功能性，该设计增加了一些复杂性。默认提供的大多数功能均符合 BoosterPack 标准。其他功能通过可添加或删除的开关或静态电阻器来配置。本节介绍了各种备选功能以及如何启用这些功能。请注意，启用某些备选功能时，标准 BoosterPack 功能可能会丢失。开关和电阻器按无法将多项功能连接到同一接头进行配置。

3.3.2 UART 布线

此 LaunchPad 允许将要用于 SCIA UART 的两组引脚之一路由至 XDS110 的虚拟 COM 端口。默认情况下，GPIO28 (SCIA_RX) 和 GPIO29 (SCIA_TX) 路由至虚拟 COM 端口，而在 BoosterPack 连接器中不可用。此外，GPIO15 (SCIB_RX) 和 GPIO56 (SCIB_TX) 可以路由至虚拟 COM 端口。当虚拟 COM 端口不需要 UART 功能时，这些 GPIO 可以路由至 BoosterPack 连接器，以提供 BoosterPack 标准功能。

这些信号对的路由目的地通过使用板载开关 S2 来选择，如表 3-4 所述。

表 3-4. SCI UART 选择表 - S2

SEL1 (左侧)	SEL2 (右侧)	GPIO28/29	GPIO15/56
0	0	XDS110 COM 端口	BP 接头
0	1	XDS110 COM 端口	无连接
1	0	BP 接头	BP 接头
1	1	BP 接头	XDS110 COM 端口

3.3.3 EQEP 布线

LaunchPad 能够通过 F28003x 片上 eQEP 接口连接两个独立的线性或旋转编码器：接头 J12 连接至 eQEP1，而接头 J13 连接至 eQEP2。默认情况下，此连接未处于活动状态，这两个 GPIO 路由至 BoosterPack 连接器。来自 J12 和 J13 连接器的 5V eQEP 输入信号通过 TI SN74LVC8T245 电平转换器 (U13) 降压至 3.3V。然后信号通过 TI SN74LV4053A 三路 2 通道模拟多路复用器/解复用器 IC (U11/U14) 路由。开关 S5 通过控制 IC 的选择输入来将 eQEP 信号目的地配置为 J12/J13 连接器或 BoosterPack 接头，具体如表 3-5 所示。

表 3-5. QEP 选择表 - S5

QEP1 SEL (左侧)	QEP2 SEL (右侧)	QEP1 信号 (GPIO40/41/59)	QEP2 信号 (GPIO14/55/57)
0 (关)	0 (关)	J12	J13
0 (关)	1 (开)	J12	BP 接头
1 (开)	0 (关)	BP 接头	J13
1 (开)	1 (开)	BP 接头	BP 接头

3.3.4 CAN 布线

LaunchPad 可以通过 J14 连接至 CAN 总线。GPIO4 和 GPIO5 连接到板载 TI TCAN332DR 3.3V CAN 收发器 U15。通过将 S4 设置为关 (导通)，GPIO4 和 GPIO5 会连接到收发器。如果将 S4 设置为开 (关断)，这两个 GPIO 会路由至 BoosterPack 连接器 (默认情形)。

3.3.5 FSI 布线

一组具有可用 FSI 功能的 GPIO 直接与 FSI 接头 J11 相连。从器件到 FSI 接头的走线较短，以确保信号的完整性更高，因为 FSI 信号可以在 f28003x 器件上以高达 120MHz 的频率切换。

3.3.6 X1/X2 布线

F280039C 晶体振荡器输出信号 X2 与 GPIO18 进行多路复用，而晶体振荡器输入 X1 与 GPIO19 进行多路复用。默认情况下，Launchpad 采用板载晶体振荡器 Y2 作为片上锁相环 (PLL) 的时钟源，该锁相环需要 MCU 的 X1 和 X2 信号。若要满足具有干净路由的振荡器信号与将所有可能的 GPIO 连接到 BoosterPack 连接器这两个要求，可以通过 0Ω 电阻器将 GPIO18/X2 和 GPIO19/X1 路由至 BoosterPack 连接器。如果需要在 BoosterPack 连接器处使用 GPIO18 或 GPIO19，则必须将片上零引脚振荡器用作片上 PLL 的时钟源。有关 X1/X2 配置的更多信息，请参阅 [TMS320F28003x 实时微控制器数据表](#)。

如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO18 功能：

1. 拆下 R32，以将 GPIO18 与 Y2 分隔开来。
2. 填充 R36，以将 GPIO18 连接至 BoosterPack 连接器

如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO19 功能：

1. 拆下 R33，以将 GPIO19 与 Y2 分隔开来。
2. 填充 R37，以将 GPIO19 连接至 BoosterPack 连接器。

3.3.7 PWM DAC

LaunchPad 使用站点 1 上的 GPIO0 (BP 引脚 40) 和 GPIO1 (BP 引脚 39) 以及站点 2 上的 GPIO12 (BP 引脚 80) 和 GPIO13 (BP 引脚 79) 在 BoosterPack 接头上提供最多四个 PWM DAC 信号。PWM DAC 信号的预期用途是将 F28003x 器件的 PWM 用作数模转换器 (DAC)。此方法涉及对 PWM 信号进行低通滤波来去除其高频分

量，理想情况下仅保留直流分量。更多细节，请参阅在 [TMS320F280x 数字信号控制器上将 PWM 输出用作一个数模转换器](#)。

默认情况下不填充 RC 滤波器。a0 电阻器会被填充，而电容器不被填充。

4 电路板设计

点击下方链接即可下载整个 LAUNCHXL-F280039C 设计文件：[LAUNCHXL-F280039C 设计文件](#)。

4.1 原理图

可通过以下链接找到该 LaunchPad 的原理图：[LAUNCHXL-F280039C 原理图](#)。

4.2 PCB 布局

[LAUNCHXL-F280039C 设计文件](#) 下载中包含 LAUNCHXL-F280039C 的布局源文件。

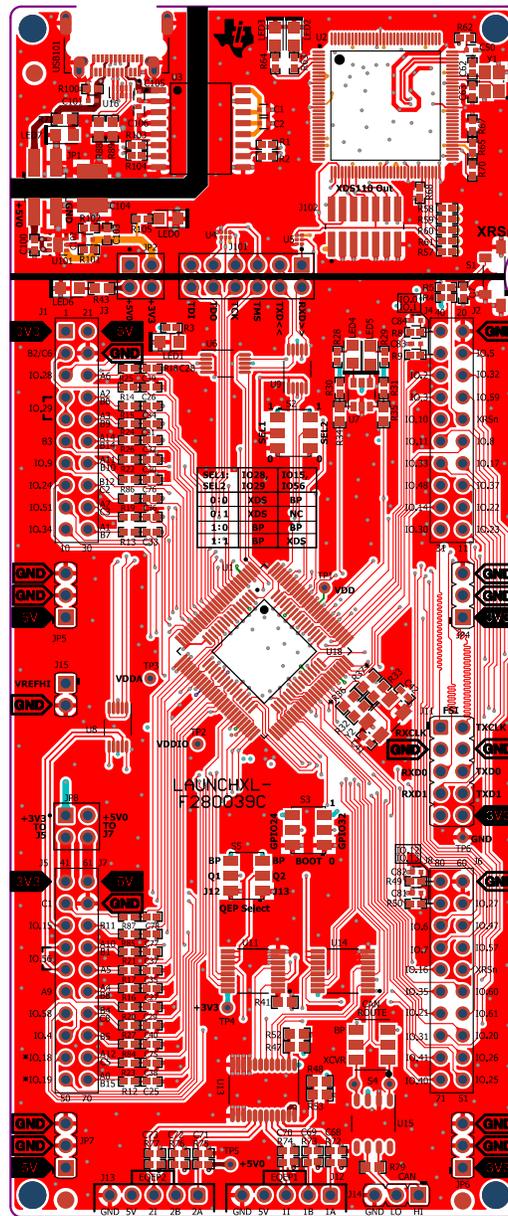


图 4-1. 顶部信号 - 第 1 层

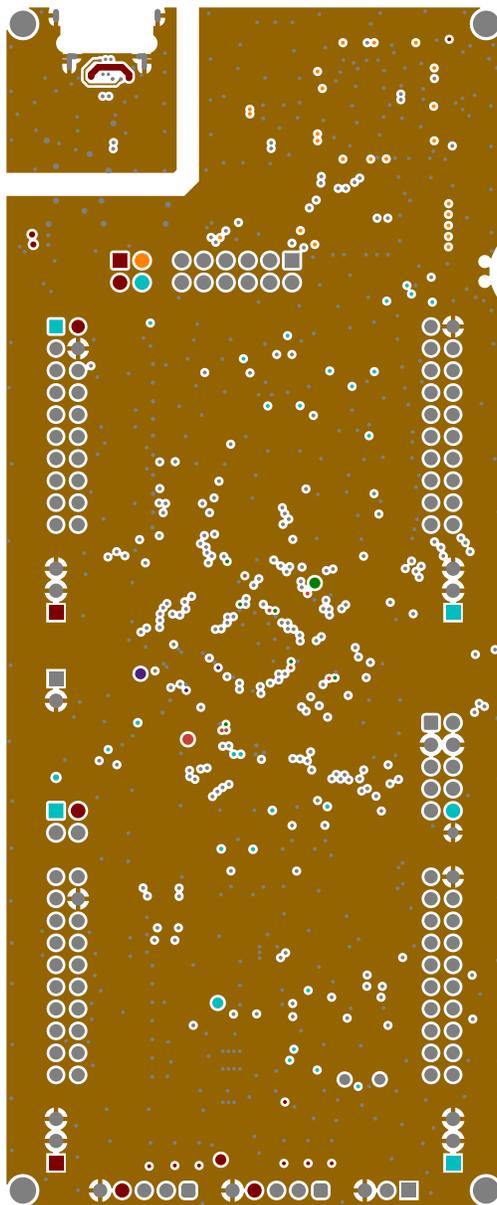


图 4-2. GND - 第 2 层

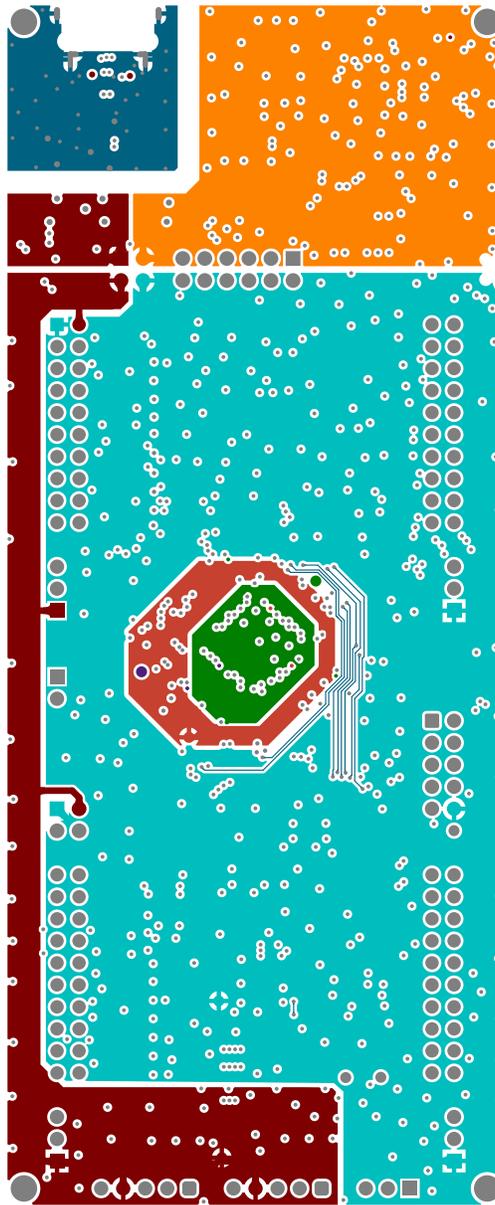


图 4-3. PWR - 第 3 层

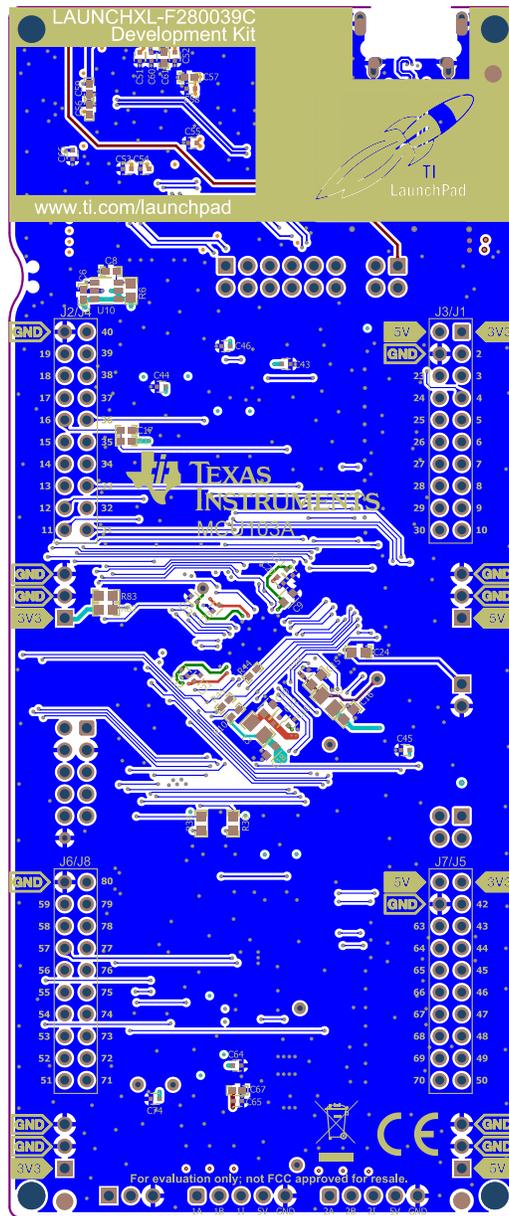


图 4-4. 底部信号 - 第 4 层

4.3 BOM

下载的 [LAUNCHXL-F280039C](#) 设计文件中包含 LAUNCHXL-F280039C 的 BOM。

4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸

图 4-5 是 F28003x LaunchPad 的尺寸图，其中显示了电路板选定功能的位置以及各个元件的位置。

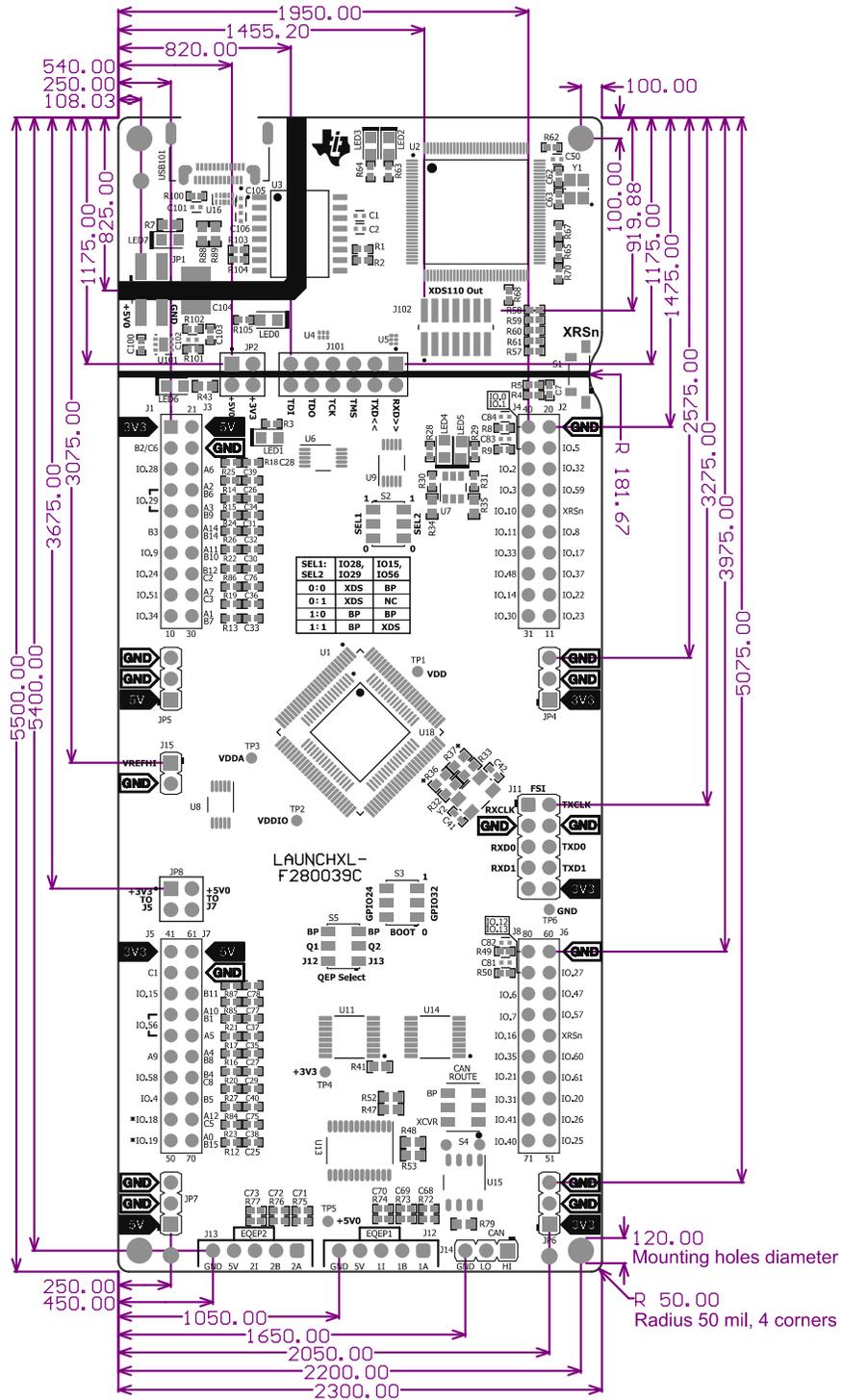


图 4-5. F28003x LaunchPad 尺寸和元件位置

5 常见问题解答

1. 其他编程和调试工具（例如 XDS200 调试探针）是否可与 F28003x LaunchPad 搭配使用？
 - a. F28003x LaunchPad 会在 2 引脚 cJTAG 配置中使用板载 XDS110 调试探针。cJTAG 只会使用该调试探针的 TMS 和 TCK 引脚。TDI 和 TDO 位于 tJ101 上，必要时可通过跳线连接至调试探针。
2. 哪些版本的 Code Composer Studio 可用于开发 F28003x LaunchPad 相关软件？
 - a. 板载 XDS110 调试探针与 Code Composer Studio 6.1.0 及更高版本的开发环境兼容。
3. 为什么我无法在 Code Composer Studio 中连接至 LaunchPad？
 - a. J101 上是否存在用于 TCK 和 TMS 的分流器？
 - b. XDS110 和 F280039C MCU 是否已通电？LED0 和 LED1 是否照亮？有关为 LaunchPad 供电的详细信息，请参阅节 3.1.2。
 - i. 如果 JP1 分流器断开连接，通过 USB 提供的电源会与电路板的其余部分隔离开来。确保向目标隔离侧上的任意可用连接器施加 3.3V 电压。
 - c. USB-C 电缆是否已连接至 PCB，以及 USB 区域是否已加电？LED7 是否亮起？
 - i. USB 区域必须通过 USB 电缆由 5V 电源供电。连接 5V USB 电源时 LED7 会亮起。USB 隔离芯片需要 USB 侧的 5V 电压才能工作，并跨越隔离栅传递信号。
 - d. 确保将目标配置设置为在 2 引脚高级模式中使用 cJTAG。在 Code Composer Studio 中打开目标配置文件 (.ccxml)。点击“Advanced”选项卡，并从标为“JTAG/SWD/cJTAG Mode”的下拉菜单中选择 cJTAG (1149.7) 2 引脚高级模式。将“Target Scan Format”保留为 OSCAN2 格式。此外，launcxl_ex1_F280039C_demo 工程“TMS320F280039C_LaunchPad.ccxml”中添加了一个可正常运行的目标配置文件。您可以在不做修改的情况下使用此配置文件。

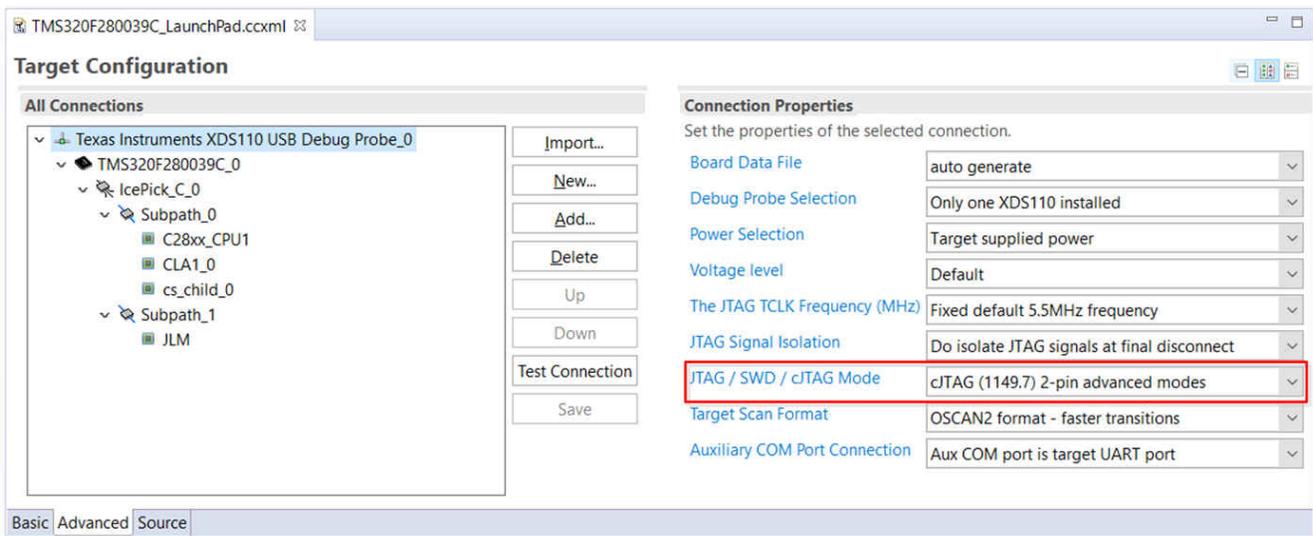


图 5-1. 目标配置高级选项

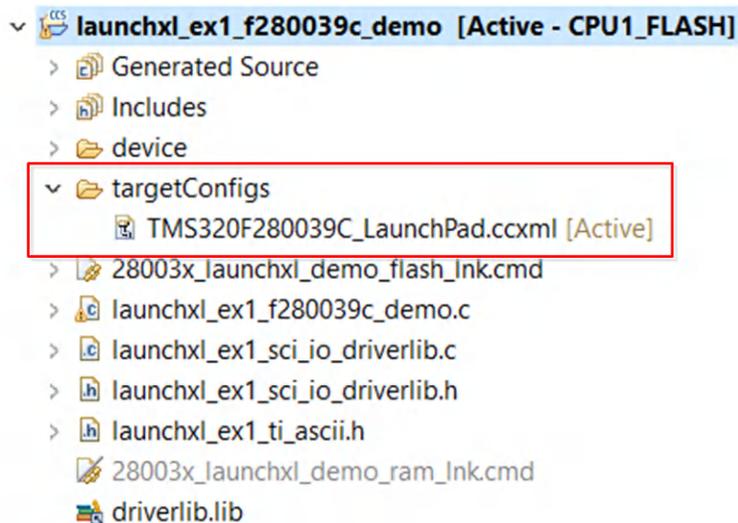


图 5-2. 演示工程中包含的目标配置

4. 为什么串行连接无法正常工作？
 - a. J101 上是否存在用于 TXD 和 RXD 的分流器？
 - b. 您使用的是正确的 COM 端口吗？
 - i. 右键点击“My Computer”，并选择“Properties”。在对话框中导航至“Hardware”选项卡，并打开设备管理器。滚动到“Ports (COM & LPT)”，并展开此条目。是否列出了“XDS110 Class Application/User UART”？如果是，请查看该条目右侧的 COM 编号；这就是您应该使用的 COM 编号。
 - c. 您使用的波特率正确吗？当 CPU 以 120 MHz 运行时，大多数（即使不是全部）示例的波特率都被配置为 115200。如果您更改了 PLL 设置或自行开发了代码，则可能需要重新计算具体应用的波特率。有关如何执行此操作的信息，请参阅 [TMS320F28003x C2000 实时微控制器技术参考手册](#)。
 - d. 连接到调试探针的 UART 通道是否与软件中配置的 UART 通道一致？
 - i. F28003x LaunchPad 提供了一个选项，让用户可以通过 J101 将两个可能的 UART 通道之一路由到调试探针。确保已在应用软件中将 S2 配置为适当的 UART 通道。相关详细信息，请参阅 [节 3.3.2](#)。

6 参考文献

6.1 参考文档

除了本文档外，还可以从 www.ti.com.cn 下载以下参考资料。

- [TMS320F280039C C2000 实时微控制器](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMS320F28003x C2000 实时微控制器数据表](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMS320F28003x C2000 实时微控制器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI) : [C2000™ 实时控制微控制器 \(MCU\) 使用入门](#)
- 德州仪器 (TI) : [使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMS320F28003x C2000 实时微控制器器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI) : [LAUNCHXL-F280039C LaunchPad 引脚排列图](#)
- [适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware](#)
- [使用 C2000 实时微控制器的应用特定设计和评估](#)
- [C2000WARE 快速入门指南](#)
- [德州仪器 \(TI\) Code Composer Studio](#)
- [德州仪器 \(TI\) LaunchPad 开发环境](#)

6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

此 LaunchPad 使用各种其他 TI 组件来实现各种功能。下面显示了这些组件的汇总清单及其 TI 产品页面链接。

- [MSP432E401Y SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU](#)
- [TCAN332 3.3V CAN 收发器](#)
- [SN74LV4053A 三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器 IC](#)
- [SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器](#)
- [TPD4E004 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列](#)
- [TPD4E05U06 用于 USB、HDMI 高速接口的 4 通道 ESD 保护阵列](#)
- [TPS3702 高精度、固定阈值 OV/UV 监控器](#)
- [TPS7A37 具有反相电流保护和使能功能的 1A、高精度、超低压降稳压器](#)
- [SN74LVC8T245 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器](#)

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司